

32 位微控制器

HC32L072 / HC32L073 / HC32F072 系列的 MCU 开发工具

用户手册

本产品支持芯片系列如下:

L 系列	HC32L072	HC32L073
F 系列	HC32F072	

• 本手册旨在对开发套件使用方法进行说明,如有不明请随时联系我们,联系方式见封底。



目 录

1.	概述		3
2.	电气性能	ኔ ዸ	3
3.	开发工具	具构成	4
	3.1 开发	发工具硬件	4
	3.1.1	LCD	6
	3.1.2	按键	6
	3.1.3	指示灯	6
	3.1.4	时钟	7
	3.1.5	SWD 调试/编程接口	7
	3.1.6	USB 接口	7
	3.1.7	跳针设置	7
	3.2 开发	发工具软件	7
4.	驱动库例	使用简介	8
	4.1 驱范	动库及样例- DD L	9
	4.2 最/	小系统工程-Template	10
5.	使用注意	意事项	11
	5.1 低	功耗模式程序调试	11
6.	版本信息	急 & 联系方式	12



1. 概述

本系列芯片支持第三方 IDE 开发,主要支持 IAR 和 Keil MDK 等主流开发环境。

本手册主要描述本系列芯片所使用的硬件、软件开发工具、开发工具的安装使用说明、开发及调试方法步骤以及注意事项等,旨在帮助使用本系列 MCU 的开发人员快速便捷地进行应用程序的开发工作。

2. 电气性能

芯片支持的工作温度为-40℃~85℃,工作电压为1.8V~5.5V。

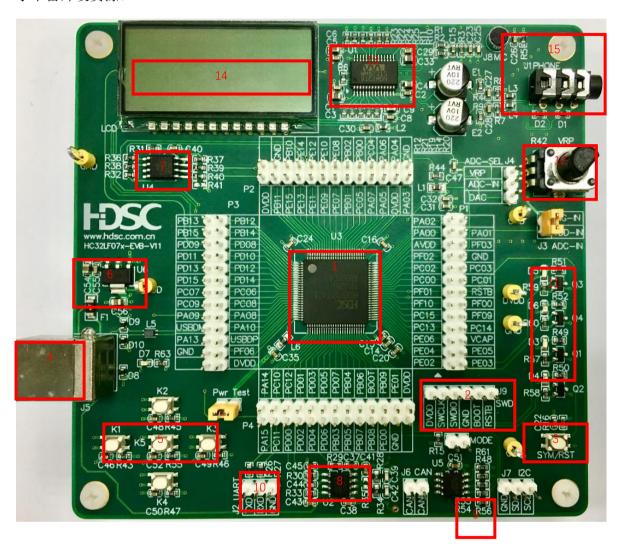
由于板上 LCD 屏的限制,建议开发工具的工作温度为-40℃~80℃,工作电压为 1.8V~3.3V。



3. 开发工具构成

3.1 开发工具硬件

本系列的 Evaluation Board (以下简称 EVB) 是基于 HC32L073PATA 设计的开发评估板,集成了丰富外设资源。





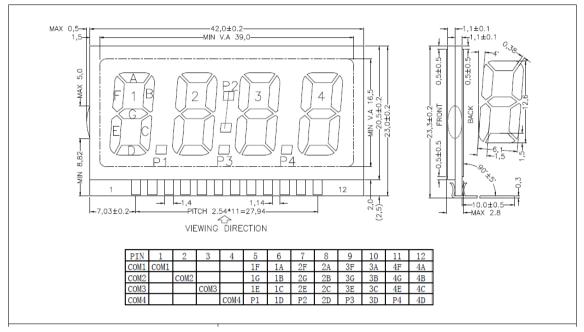
	MCU 最小系统及外设			
1	HC32L07 / HC32F07	11	LED (4)	
2	SWD/ISP 调试编程端口	12	AD/DA IF	
3	3 复位按键(RST)		CODEC	
4	4 USB-FS 接口		液晶显示(LCD)	
5	用户按键(K1~K5)	15	Audio IF	
6	LDO			
7	SPI FLASH			
8	CAN PHY			
9	I2C EEPROM/IF			
10	UART IF			



3.1.1 LCD

LCD 驱动方式: 1/4 Duty, 1/3 Bias; 工作电压: 3V3

其他信息请参见下图:



EVB 硬件默认配置 LCD Bias 电压为外部电容分压模式,如需其他模式请根据数据手册调整。

3.1.2 按键

EVB 配置 6 个物理按键:用户按键(5 个)和复位按键。用户按键作为预留的外设连接到 MCU GPIO;复位按键则作为芯片的硬件复位。二者通过下表中的引脚连接到 MCU。

丝印	功能	
USER	K1~K5 用户按键	
SYM/RST	RESETB 复位按键	

3.1.3 指示灯

EVB 配置 5 个指示灯: 电源指示灯和用户指示灯(4 种颜色)。

电源指示灯用于显示 EVB 是否正常上电,用户指示灯作为预留的外设连接到 MCU GPIO。

丝印	功能
PWR	电源指示灯
LED	D3~D6 用户指示灯(四色)



3.1.4 时钟

EVB 预留了 2 组外部时钟,分别为 32.768KHz 晶振和 32MHz 晶振。

丝印	管脚功能	连接外设
Y2	PC14\XTLI	32.768KHz 晶振
	PC15\XTLO	
Y3	PF00\XTHI	8MHz 晶振
	PF01\XTHO	

3.1.5 SWD 调试/编程接口

EVB 预留 1 组 SWD 接口,位于 MCU 开发电路。

SWD 接口可以复用做 ISP/PGM 串口编程接口:

SWCLK 复用为 TXD, SWDIO 复用为 RXD, 当使用 ISP (串口编程) 功能时, BOOT 需要在上电之前上拉。

3.1.6 USB 接口

USB 功能和 EVB 供电。

3.1.7 跳针设置

EVB 上有三组跳针 J2\MODE\Pwr Test, 上电前需对跳针状态进行确认,具体设置如下:

丝印	功能	设置	默认
MODE	MCU 模式选择	断开: 调试模式	断开
		短接: 串口烧录模式	
Pwr Test	MCU 功耗测试	短接: 正常工作模式	短接
		串接万用表:测试流经 MCU 电流	

3.2 开发工具软件

本系列的 MCU 可使用 Keil MDK 和 IAR 等 ARM Cortex-M 主流开发工具进行程序的编辑、编译链接及调试下载等功能。



4. 驱动库使用简介

本系列芯片支持第三方 IDE 开发,主要支持 IAR 和 Keil MDK 等主流开发环境,请参考《小华半导体 MCU 开发环境使用》文档熟悉相关配置和使用。

熟悉完 IDE 开发工具,请前往小华半导体官方网站: http://www.xhsc.com.cn 找到对应的芯片型号,下载驱动库及样例:

产品特点	技术文档	开发工具	应用方案		
华大开发板	华大开发板				
EVB-HC32LF07x-LQFP1	EVB-HC32LF07x-LQFP100 PDF BOM.zip				
EVB-HC32LF07x-LQFP1	00设计文件.zip	l z	rip 2020-08-12	(↓)	
HC32LFx7x-x9x原理图库	文件.zip	l z	zip 2020-08-12	[↓]	
驱动库及样例					
hc32l07x_template_Rev1.0.0.zip zip 2020-07-31				₩	



4.1 驱动库及样例-DDL

驱动库及样例支持包的主要结构示例可参考下图(具体构成以实际使用的 DDL 支持包为准):



driver:

该目录下主要包括各个 IP 操作所使用的 API、数据结构的头文件及源文件,用户可直接用于自己的应用程序也可以借此熟悉底层寄存器的操作。

example:

该目录主要包括各个 IP 常用功能的使用例程(同时支持 IAR 和 Keil 两种开发工具),用户可使用该样例快速熟悉各个 IP 的常用功能的实现方式及驱动库的使用方法,该样例可以配合该系列芯片配套的 EVB(硬件 Demo 板)直接进行下载、调试和运行。

mcu:

该目录主要包括该系列 MCU 工程所需的基本头文件和启动文件(common),以及 IAR(EWARM)和 Keil(MDK)工程文件及其配置文件。

注意:

一在使用 Keil 作为开发工具进行调试和下载时,需要确保正确安装该系列芯片的 Keil 工具支持包,或者将目录~/mcu/MDK/config/下的*.FLM 文件拷贝到个人电脑的 Keil 安装路径(~/Keil/ARM/Flash/)下,并在 Keil 工程配置下载选项中配置和选择该*.FLM 文件。



4.2 最小系统工程-Template

Template 主要提供该系列各型号 MCU 对应的系统最小工程,用户如果希望针对特定型号的芯片新建开发自己的应用程序(包括特殊需求的驱动),不需从零开始建立工程,可直接使用该template,直接开发应用相关的驱动或应用程序即可。主要结构示例可参考下图(具体以实际所使用的 Template 支持包为准):



注意:

一 在使用 Keil 作为开发工具进行调试和下载时,需要确保正确安装该系列芯片的 Keil 工具支持包,或者将目录~/mcu/MDK/下的*.FLM 文件拷贝到个人电脑的 Keil 安装路径

(~/Keil/ARM/Flash/)下,并在 Keil 工程配置下载选项中配置和选择该适合自己所使用芯片的*.FLM 文件。



5. 使用注意事项

5.1 低功耗模式程序调试

在应用程序中,如果使用的芯片具备低功耗模式并需要进入低功耗模式,此时因为 SWD 功能 关闭,程序将无法使用调试功能。

如果程序中需要使用该功能,建议在调试开发阶段,在程序一开始添加几秒钟的延时程序,或者添加外部 IO 控制程序等方法来决定是否执行该段程序,或者增加外部唤醒机制,以便在二次调试开发时 SWD 功能能够正常使用。



6. 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2019/11/25	Rev1.0	初版发布。
2020/11/13	Rev2.1	硬件版本图片变更;硬件对应丝印变更;芯片管脚名称变更(例: mode→boot0);描述文字调整(例:在板调试系统→CMSIS DAP);删除开发工具安装说明等,详见《小华半导体MCU 开发环境使用》文档;根据硬件版本号,手册版本号变更为 Rev2.1。
2022/7/15	Rev2.2	公司 Logo 更新。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@xhsc.com.cn

网址: http://www.xhsc.com.cn

通信地址:上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层

邮编: 201203

